# ©대한민국특허청(KCR) ◎공기 실용신안공보(U)

⊕ln( CL\* H 01 L 21/56 제 716 호

연동개인과 1994 L 3 연중원인과 1992 G 10 **⊕공개번호 94- 1979** 

 **00순원원보 92−1**1286

심사청구 : 없음

요그 아 과 박 준 수 시원독변시 강남구 역상동 현대번라 107-200

② 순 된 인 금성일력보온 주식되사 대표이사 돈 경 원

충청복도 청주시 합정동 50번지

ⓒ 대리인 변리사 박 장 원

(건 2 년)

### ⊗ 반도체 패키지

#### . 🛇 요 약

본 고안은 반도적 패키지의 구조에 판한 것으로 반도된 패키지에 있어서, 반도된 월이 부라 고정되는 리드 프레임의 제문과 상기 집에 와이어 본딩되는 다수개의 의부연결 리드가 패키지의 저번으로 노출되도록 리드포 레임의 상무축한 에룩시 울딩 컴파운드로 몰딩하여 구성한 것이다.

즉 리드 크레임은 기준한 상부국은 예독시 윤딩 월파운드로 문당하고 하부국은 제돌로서 인접슬레이션 역할 급 하도록 참으로써 폐키지의 건체적인 두메운 보다 작전하여 정박단소와에 기여하고, 신청을을 보다 높은 수 있다는 효과와 이용해 포잉동청이 되거되는 등 최조공정이 단순했지며, 경의 건기적인 특성이 보다 좋아지는 등의 여러 효과가 있다.

## 실용신안 등록청구의 범위

기 인도의 계기지 구조에 있어서, 반도의 임(11)이 부작 고정되는 다른 프적인의 계존(12)가 상기 원(1))이 의미에 본당되는 다수계의 의부연결 다른(13)가 패키지의 거인으로 노출되도부 다른 프직임의 신부족인 액푸시 골딩 컴파운드(14)로 몰당하여 구성함을 극정으로 하는 반드세 때키지.)

2. 의1항에 있어서, 상기 리드 프랙임은 그의 패들 (12)과 의무연건 리드 (13)가 수명상대로 형성되거나, 또는 귀를 (12)을 들어올린 엄ㅡ셧구조로 형성됨을 즉장으로 하는 빈드체 재키지.

\* 감고사항: 의소숙원 내용에 의하여 공개하는 것임.

## 도면의 간단한 설명

과3도는 문 고안에 의한 반도와 과키지를 구조를 보이는 드던으로서, 저3도는 제2도의 거먼도, 제4도는 본 고안에 의한 반도와 과키지의 실장상대를 보인 단면도.



